



---

## 目录

第 2 章 ARC 平台 .....	3
2.1 ARC 平台简介 .....	3
2.2 ARC 平台硬件 .....	3
2.3 ARC 平台软件 .....	6

ARC (armrunc)

## 第2章 ARC 平台

### 2.1 ARC 平台简介

本平台的主芯片为 ST 的 STM32F103RBT6.

硬件设计充分考虑了实验的方便性.

软件设计严格遵守 driver/middleware/application 分层结构, 所有的寄存器操作都会在 driver 层实现 (ST 3.5 驱动), middleware 实现具体的模块功能, application 层实现实例的功能, 这种严格的结构化代码使得代码非常容易移植, 易懂, 并且所有的层的源代码全部开放.

软件注释使用 doxygen 脚本注释.

### 2.2 ARC 平台硬件

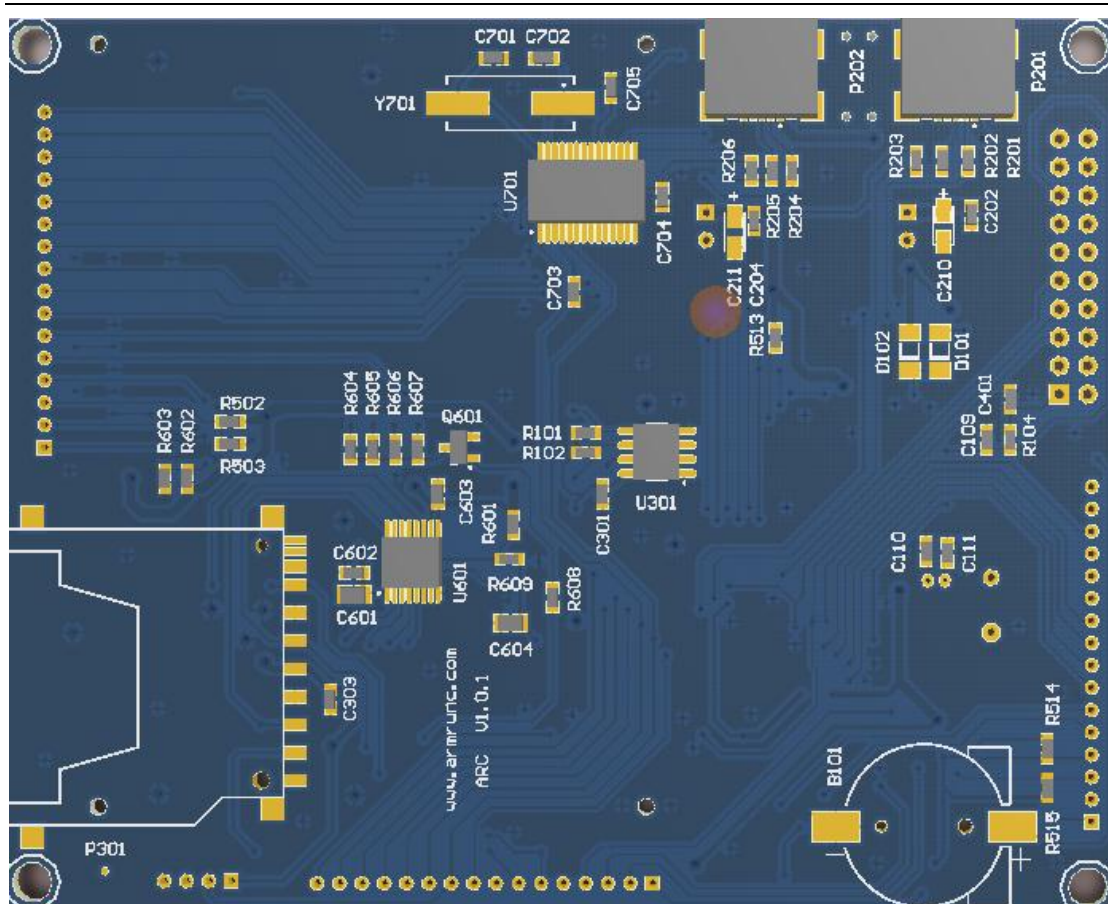
该平台硬件特点:

- 三个 LED, 其中一个为电源指示灯, 另外两个用来做跑马灯和其它指示;
- 三个按键, 其中一个是 wake up 中断, 另外两个用于外部中断输入和 ADC 检测输入;
- EEPROM 用于 I2C 实验;
- SPI FLASH 用于 SPI 接口实验和存储数据;
- SD 卡接口, 用于 SPI SD 卡操作;
- LCD 模块用于显示;
- 触摸屏控制用于屏幕交互式操作;
- 平台上集成了 PL2303 用于 USB 转串口, 只需要一个 USB 线就能调试;
- JTAG 接口用于在线调试;
- 所有的 GPIO 引出, 便于扩展实验;
- 两个 USB 接口, 其中一个作为串口调试口, 另外用于 STM32 USB 实验, 同时这两个 USB 口还用来供电;
- RTC 实时时钟, 带电池;
- 电源开关;
- I2C 使用 STM32 的 I2C 接口, 在软件实现上, 你既可以用 GPIO 模拟 I2C 也可以使用 STM32 的硬件 I2C 来实现 I2C 协议, ARC 平台使用 STM32 的硬件 I2C 实现;
- 所有的 SPI 器件全部连接到 SPI 硬件接口, 软件实现方法可以用 GPIO 模拟 SPI 或者使用 STM32 的硬件 SPI 实现 SPI 协议;
- LED 和 按键的设计充分考虑到应用实例, 分别连接到 TIM 和 ADC, 无需飞线, 方便实现 PWM 和 ADC 采样实验;

该平台的硬件电路图如下:

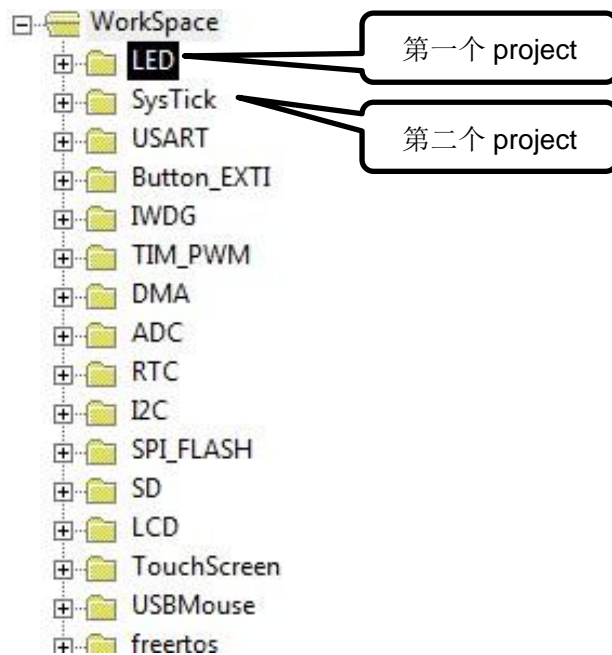
ARC (armrunc)





## 2.3 ARC 平台软件

ARC 平台使用的编译器为 keil MDK 4.23, 代码编辑器建议使用 source insight。所有的 keil project 都按实例的顺序包含到 keil workspace。这样, 你只要打开一个 workspace, 就能按讲解顺序编译开发所有的 project, 目录结构如下:  
Workspace 目录结构如下:



在每个 project, 文件名和文件摆放位置也是严格按照功能摆放, 以 SPI flash 一章为例:

Project 目录结构如下:



C 文件的构造如下:

Main 文件 SPI\_FLASH\_main.c:

```
SPI_Flash_main.c
37
38 /**
39  * @brief Main program, SPI flash write/read example.
40  * @param None
41  * @retval None
42  */
43 int main(void)
44 {
45     uint8_t Tx_Buffer[] = "ARC SPI FLASH Example";
46     uint8_t Rx_Buffer[512] = "flash not present or not recognized\n";
47     uint16_t BufferSize = sizeof(Tx_Buffer) / sizeof(*Tx_Buffer);
48     uint32_t FlashAddr = 0x0;
49
50     /* initialize SysTick for exact time del
51     ARC_SysTick_Init();
52
53     /* initialize UART */
54     ARC_COM_Init();
55     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
56
57     /* initialize UART */
58     ARC_SPI_Flash_Init();
59     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
60
61     /* check if the flash recognized */
62     ARC_SPI_FLASH_ID_check();
63
64     if (spi_flash_found)
65     {
66         /* Erase SPI FLASH Sector to write on */
67         ARC_FLASH_EraseSector(FlashAddr);
68
69         /* Write Tx_Buffer data to SPI FLASH memory */
70         ARC_FLASH_WriteBuffer(Tx_Buffer, FlashAddr, BufferSize);
71
72         /* Read data from SPI FLASH memory */
73         ARC_FLASH_ReadBuffer(Rx_Buffer, FlashAddr, BufferSize);
74     }
75
76     while (1)
77     {
78         printf("Tx: %s\n", Tx_Buffer);
79         printf("Rx: %s\n", Rx_Buffer);
80
81         /* delay one second */
82         ARC_SysTick_Delay(1000);
83     }
84 }
85
```

函数注释

调用 Utilities 层的 API，延迟初始化都会集中在这个函数内，调用完这个函数就能使用延迟函数了

SPI flash 初始化并启用。初始化 SPI 协议。

读写 SPI FLASH API

文件 ARC\_SPI\_FLASH.c



```
ARC_SPI_Flash.c
377
378 /**
379  * @brief Reads a block of data from the FLASH.
380  * @param pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the FLASH.
381  * @param ReadAddr: FLASH's internal address to read from.
382  * @param NumByteToRead: number of bytes to read from the FLASH.
383  * @retval None
384  */
385 void ARC_FLASH_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint
386 {
387     /*!< Select the FLASH: Chip Select low */
388     ARC_FLASH_CS_LOW();
389
390     /*!< Send "Read from Memory " instruction */
391     ARC_SPI_SendByte(SPI1, spi_flash_list[spi_flash_index].flash_cmd_read);
392
393     /*!< Send ReadAddr high nibble address byte to read from */
394     ARC_SPI_SendByte(SPI1, (ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
395     /*!< Send ReadAddr medium nibble address byte to read from */
396     ARC_SPI_SendByte(SPI1, (ReadAddr & 0xFF00) >> 8);
397     /*!< Send ReadAddr low nibble address byte to read from */
398     ARC_SPI_SendByte(SPI1, ReadAddr & 0xFF);
399
400     while (NumByteToRead--) /*!< while there is data to be read */
401     {
402         /*!< Read a byte from the FLASH */
403         *pBuffer = ARC_SPI_SendByte(SPI1, FLASH_DUMMY_BYTE);
404         /*!< Point to the next location where the byte read will be saved */
405         pBuffer++;
406     }
407
408     /*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
409     ARC_FLASH_CS_HIGH();
410 }
411
```

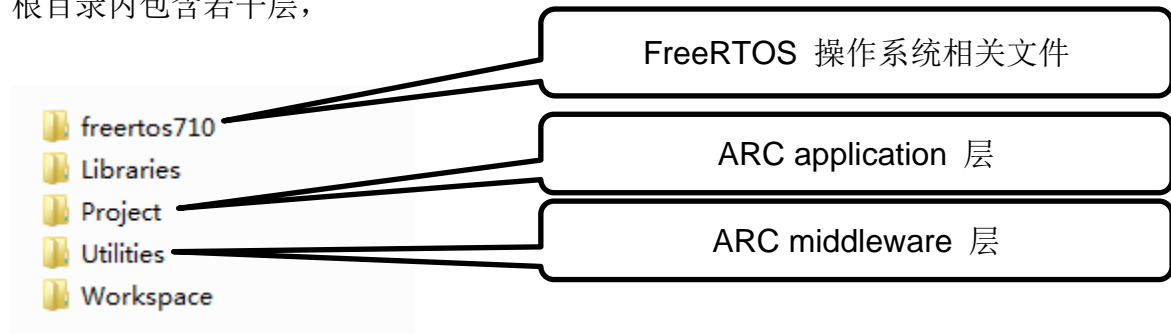
读 SPI flash API

该代码模块化很好，要支持其它 flash，参考 flash 的规格书，填入下面的结构即可。

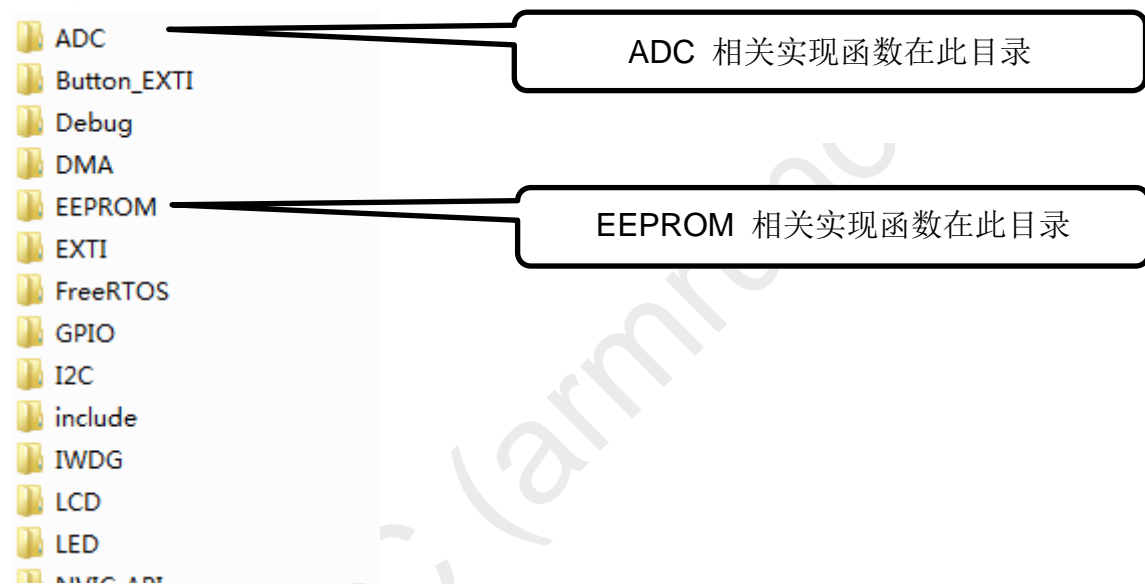
```
/* SPI flash list, add the flash you want to support here */
SPI_FLASH_CMD spi_flash_list[]=
{
    {
        0x9f, /*!< Read flash id instruction */
        FLASH_W25Q16,
        "Winbond W25Q16",
        0x02, /*!< Page program instruction */
        0x06, /*!< Write enable instruction */
        0x03, /*!< Read from Memory instruction */
        0x05, /*!< Read Status Register instruction */
        0x20, /*!< Sector Erase instruction */
        0xD8, /*!< Block Erase instruction */
        0xC7, /*!< Chip Erase instruction */
        0x100, /*!< Chip page size */
    },
    {
        0x9f, /*!< Read flash id instruction */
        FLASH_W25X40,
        "Winbond W25X40",
        0x02, /*!< Page program instruction */
        0x06, /*!< Write enable instruction */
        0x03, /*!< Read from Memory instruction */
        0x05, /*!< Read Status Register instruction */
        0x20, /*!< Sector Erase instruction */
        0xD8, /*!< Block Erase instruction */
        0xC7, /*!< Chip Erase instruction */
        0x100, /*!< Chip page size */
    }
};
```

文件目录安排也非常清晰明了，

根目录内包含若干层，



应用层的目录结构



应用层相关结构如下：

